®日本国特許庁(JP)

(1) 特許出願公開

母公開特許公報(A) 平3-286531

9Int. Cl. *

 ❷公期 平成3年(1991)12月17日

H 01 L 21/316

X 6940-4M

春査請求 朱請求 請求項の数 4 (全11頁)

9発明の名称 シリコン酸化膜の形成方法

Ø特 概 平2-88057

②出 版 平2(1990)4月2日

⑫発 明 者 大 田 与 岸 千葉県千葉市川崎町1番地 川崎製鉄株式会社技術研究本

②発明者 宮崎 善善 久 千葉県千葉市川峡町 1 番地 川崎製鉄株式会社技断研究本

四発 明 者 大塚 研 一 千葉県千葉市川崎町1番地 川崎製鉄株式会社技術研究本

②出 颐 人 川崎製鉄株式会社 兵庫県神戸市中央区北本町通1丁目1番28号

四代 理 人 弁理士 渡辺 望稔 外1名

क भ्रा

1、克明の名称

シリコン酸化質の形成方法

2. 特許請求の証歴

(1) 基礎を収断した容易内に有機シラン化会 数とオゾンとを供給して業務板にシリコン酸化 膜を形成するに限し、 該基板を加熱すると共 に、 設基板に宏外線を照射することを特徴とす るシリコン酸化膜の形成方法。

(2) 訂記有限シラン化合物がアルコキシル基 を有する有限シラン化合物である額求項1 に記 風のシリコン酸化膜の形成方法。

(3) 所求項1または2に記載の方法によって 器板にシリコン酸化版を形束し、その後、前記 客質内への有意シラン化合物の供給を停止し、 オゾンは供給しながら、 装書板を加熱すると共 には高板に約外線を照射し、 味シリコン酸化原 をアニールすることを特徴とするシリコン酸化 膜の形成方法。

(4) 補来項1または2に記載の方法によって 芸板にシリコン軟化膜を形成し、一旦放基板を な替から取出した後、放高板を再び 収納し、放客器内にオゾンを供給しながら、 、放表板を加熱すると共に放着板に低り ・し、 放シリコン酸化膜をアニールすることを特 依とするシリコン酸化膜の形成方法

3. 発明の非無な説明

く盗集上の利用分野>

本発明は、シリコンウェハー等の表表上へのシリコン酸化額の形成方法に関する。 本発明の方法は、光C V D 法に属する。

く従来の住物>

年曜体装置の設強には、配数相形成の工程が さまれている。 そして、密線層の用密および 層間には、概念を防ぐために絶縁層が形成を充

特冊平3-286531(2)

る。 このような絶縁層として、シリコン酸化 腺が多用をれており、その形成方法としては、 CVD伝、PVD法、SOI法等が知られている。

シリコン酸化液の形成方法のうち、C V D 伝 が最も一般的な方法であり、実用化まれている C V D 法には、下記のような方法がある (「担・し S I 材料プロセスの基理」、オーム社、伊度監修、単野書を参照のこと)。

ひちi H 4 - 0 1 常圧 C V D 注 のちi H 4 - 0 0 ブラズ▼ C V D 注

ΦΤΕΟΣ (テトラエトキシシラン) - 0:

紙圧C V D ほ

①の方在は、シリコン酸化限の形成が速やかに行なわれるが、配触層と配線層の間の発揮形状がオーバーハング形状を憂し易く、 従って、ホール部にポイドが発生し易く、それが原因で参加よりの低でをもたす。

のの方法では、オーバーハングは改善された が、 創盛部の延厚が小さくなる傾向が見られる

なるパーティクルの発生が悪しい。 従って、 さらに復居な場合が求められる半導体製造プロ セスには、この方法は必ずしも通合するもので はない。

> また、別に、後体状のオルガノシリコンを改 仮上に生わすることによってあらかじめ基板上 に顧を形成しておき、それぞ処理室内に載入し てオゾンを含むガスにすらしながら紫外線を懸 貼して5~0。の顔を形成する方法が、特開館 53-248710号公帽に開示されている。

> しかし、この方法によると、反応は最表面では十分進行するが、 際の序み方向 表部では反応が十分に進行せず、 そのために、 形成された 区の 献密 さが 不十分 であった。

さらに最近、ここで述べた欠点を覚しする方法として、オゾンと、有限シラン化合物に分類され、アルコキシシランの一種であるでEOSとを思いる常圧でのCVD法によるシリコン酸化酸の形成方法が注目を集めて来ている。 この方法では、オーバーハング配止、例数の温度

ため、何型形の絶話性に問題をきた。 するとが多い。 するわち、スチップカバリッ ジが、アスペクト比が上がるに伴って悪くなる傾向にある。

方法のは、のとのの欠点を党塁した方任であるが、 友族返還が 7 4 0 で付近で あり、 ①の 4 5 0 で、 ②の 4 0 0 でに比較して 高く、 A 4 配触以降の工程には使用できないと いう欠点が

そこで、これらの世来のCVDは前の問題点 を覚服するべく、光照射を利用する方法が進業 された。

化防止、ほ造成数(皮質温度 4 5 d 七以下)が 追載され、前記先行技術の欠点は異談されてい る。

<発明が終決しようとする課題>

上記の如く、シリコン酸化酸、中に層間地球原の形成方法として、ステップカイリッジの負針を、成原達度の概点から、オゾン - TEO S 会任とVD注が注目されてまている。 特に、チザインルールが0、8μm以下になる 4 M D R A M 以上のメモリーでは、実用化が放討されている。

しかし、このオゾンーTEOS 常住CV Dにによって形成されるシリコン酸化腫にも、下記のような欠点があり、そのために、単独では層間地縁駆として使われるとは考えられない。 ①成版速度が遅い。 通常の条件では 0 2 4 4 2 2 4 である。

メモリーの高温預化と同時に基礎の大口径化が進行しており、一枚一枚の基板を紙次処理す

持期平3-286531(3)

る方法(枚単化)が各種の主使になってまている。 このとも、従来の多数枚を同時に処理するパッチ式に匹敵するスループットを確保するためには、必要選及の大幅な向上が必要である。

ロクラックが発生する。

英密応力が遺常(2~5)×10° dyo/cm² 圧縮であるために、順厚1.2μm以上でク ラックが発生する。 また、アルミニウムなど の記載パターンに直付けすると、全属とシリコ ン数化膜の両方にクラックが入る。

のアスペクト比が 0 . 5以上の場合、積方向記 絵間にポイドあるいは最苦性の悪い領域が発生 する傾向がある。

の絶縁形圧が5~6 M V / e m であり、無酸化 酸に比較して(3~4) M V / e m 小さい、

本発明は、ここで述べたオゾンーTEOS市 圧CVDほによって形成されるシリコン酸化度の特性(ステップカバリッジの表好さ)を生か しつつ、この方法の双状での問題点である広庭

これらの事実より、成蹊速度をさらに向上させ、襲撃の向上を図るには、最終的に反応を効 型よく終了させればよいことが明らかとなった。 そして、反応を効率的に行わせるには、 に下の1点に注意を払えばよいのである。

①数数に導入したTEOSを完全にオゾンと 反応させる、 すなわち分解反応効率を上げる。

のオゾン-TEOSの反応により、一個の

速度および無質を改良する技術を製供しようと するものである。

くほ話を解決するための手数>

また、オゾンーTEOS常任CVD性によって
あ気上にシリコン酸化展を尽く推設すると、
そのシリコン酸化酸にクラックが入り、A2の
配線局の上に塩付けするとA2の配線層及びシリコン酸化質に関映にクラックが入ることや、

5 ! に結合する 4 個のエトキシ書 (C 。 H 。 O)からすべてのエテル志 (C 。 H 。)あるいはエトキシ書 (C 。 H 。 O)を設置させ、気相で安定な化合物にして抑ガスとしてチャンバーから取り除き、これらのシリコン酸化酸中への取り込みを紹力小なくする。

知記有限シラン化合助は、アルコキシル基を有する有限シラン化合物であるのがよい。

また、耐起の方法によって基をに シリコン酸 化酸を形成した後、耐能な多内への有限シラン 化合物の供給を停止し、オゾンは併設しなが ら、致善複を加熱すると共に改革板に公外線を 限計し、数シリコン酸化度をアニーとするのが

特閣平3-286531(4)

Łw.

さらに、前記の方法によって基板にシリコン 酸化腺を形成し、一直該基板を容易から取出し た後、数器板を再び器な器内に収納し、弦響器 内にオゾンを供給しながら、改基板を加熱する と共に該高板に乗外域を限むし、弦シリコン数 化膜をアニールするのがよい。

以下に、太死明を終確に抵牾する。

せじめに、役来のオゾン=TEOS常圧CV D法および本発明法によるシリコン職化展の形成気理とその際の反応速度について述べる。

TEOS社、化学文ではSi(OCINA。)。と扱きれる。 この化合物とオゾン(O。)の反応でシリコン酸化吸(SiO。)が形成するメカニズムはまだ十分には知られていないが、TEOSと販売の組合がスの思分解には740でが必要であるが、オゾンーTEOS反応ではシリコン酸化塩の反矢塩度が400でのであることを考えると、オゾンの熱分別によって酸素原子が生成し、その酸素原子が

を仮定すると、

が成立すると考えることができる。 ここで、 右辺の第4項は、適度の小さい数据原子域度の 2 景に第三体の機能を乗じたものであるため に、他項に比較して小さいと考えることができ るので、これを無視すると、

が誘導される。

この式(8)から、酸素分子で給取されたオソンガスの中の酸素原子の適度を高く技持するためには、①オソン減度を高くする、②式(8)のお辺の分子を大きくするという手段が考えられる。 そして、ひを実現するには、オ

```
TEOSを東京して分解する。「なわち下式
(1)、(2)に従って反応が進むと考えられる。
```

このように男女すると、式(1)、(2)に 然した反応を効率よくかつ最終ポイントまで反 応を進めるためには、気相中あるいは基板成長 表面に離業原子の検視を高く維持すればよいこ とがわかる。

ことで、オゾンが設備ガス中に歴在するとを の私分類によるオゾン分解反応と再節合反応を 式(3)~(6)に示す。

ここで、産業原子機度(【ロ】 以下 [] は終定化学量の被定を載す)に関して意常状態

ソンの無分解反応に加え、他のオゾンの分解プロセスを定えればよいことになる。

本発明は、この観点からオゾンーTEOS 常圧CVD法の改良を図ったものである。 すなわち、安定的にオゾンを分解して厳宗原子通道を緊視度に維持するためには、難宗分子で母歌されたオゾンガス中にオゾン分解 作用を有する果外似を照射し、先走立状態 (photostationary state)を作り出せば良い。

せれにより、前記式 (3) → (6) に式 (8) が知わった反応美が成立する。

(4)

$$0, + M - 0, + 0$$
 (3)

0 + 0. - 0. + 0

0 + 0 + M - 0 + M (6)

ここで、数据原子に関して足常状態を原足する

Ł.

特間平3-286531(5)

d [0] / d t = k . [0 .] [M] + k . [0 .] - k . [0] [0 .] [M] - k . [0] [0] [M] (10)

が成立すると考えることができる。 ここで、 右辺の第5項は、城区の小さい数余原子城区の 2 乗に第三体の城皮を乗じたものであるため に、佐垣に比較して小さいと考えることができ るので、これを無独すると、

が貫達される。

式(8)と式(11)を比較すると明らかなように、番外線を照射することにより、定常状態下の酸素原子循度は(k』[0][M]+k』
[0])/k』[0][M]の際高くなることになる。 そして、これが、本発明法の有利をを表

ここで、 k・ = 1。 x σ x e となる。 ただ し、 i 。 は光子芒原、 σ k 吸収断面積、 e は素 反応(9)の量子収象である。

オゾンの深外頃による分解反応(失反応(8))の量子収更が1であることはよく知られている(H.Okabe、既出)。 また、光ブロセス用の低圧水線ランプの光子密集は10 **~10 **個/cm°・secであるから、k。=11~;:osec~になる。 もうろん、光を実光すると、もっと光子密度を上昇させることができ、k。=1000sec~を及にまて達せしめることも可能である。

一方、美粋な熱学経反応式(3)の反応返歴 空数k。は、文形によれば、

7.85 × 16"*4×p (-34000/RT)

cm* · molacule - 1 - sec - 1

である(S:R.BENSON、"FOUNDATION OF CHEMICAL

KINETICS"、R(LEY, 1980, NEW YORE)。 これは

2 分子反応であるが、反応を 1 気圧下で行わせた場合、オゾンの分配の磁車分子分配反応は、

付ける理論的抵抗である。

すうに、反応速圧の点について、説明を補充 する。

無外線限制による光分解速度を見扱るには、 まず、オゾンの観収スペクトル及び吸収係数を 知る必要がある。

第1回は、波長200~300 an mo オゾンの吸収スペクトルを示したものである。 なお、第1回は、文献(F. Otabe、*Phetochemistry of Smell Molece les. Viley. Rem York.1978.p138) より引用したものである。 第1回によると、オゾンたものである。 第1回によると、オゾンのの一、位に無外線光程として低圧水銀ですると、プモ区が、253.7 mmの発光を用いたとすると、この磁長位置における吸収低数は、 ずると、この磁長位置における吸収低数は、 ずると、この磁長位置における吸収低数は、 ずると、この単位を変更して吸収断回根表示にすると、の=1、1×10⁻¹⁷ cm^{1/2} cm^{1/2} leculeとなることがわかる。

k。 とその進度でのガス単位体質中に含まれる 分子の数との値で表される。 それを k · k · k · k · とし、多温度で計算した k · k · を & 1 に示した。

表 1 1 気圧酸素ガス中でのオゾンの 熱分解逆度定数(k・k;)

									l		
五 定 22 (て)	Ø	#	∌	7. (Æ		æ	定	
5 0 1 0 0 1 5 0 2 0 0 2 5 0 3 0 3 5 0 4 0 0 4 5 0	1	1 4 1	3 3 3 9	1 5 4 4 6 0	9000082000	 9 0 6 9 0 6	1 0 5 6	1 3	3	0	•

この表 1 から明らかなように、オッシの分別及のは温度保存性が極めて大きい。 だって、反応温度を高めることで、反応温度 は若しく上昇する。 しかし、シリコン酸化類 形成時、反応系の温度を無変件に上昇させることはできない。 また、過常のオンシーTEOS 女生 C V

拷爾平3-286\$31(6)

D 法では、基督的のみを加熱するいわゆるコールドウオール型の C V D 装置を用いているため、ガス通民が所定の高度に上がりまっておらず、実際の C V D チャンパー中での反応返戻性、使 1 に来した各進民での反応速度定数によるものよりもかなり小さいと考えられる。

は、反応容易形状、光線から照射面に到達する 光子密度等の多度条件の割約を受けることは当然である。

以上述べてもた事項が、本契明法が従来の結分組長応募金のオゾンーTEOS常圧CVD法に比べて成蹊速度を同上できることの理論的背景である。

次に、本発明により、シリコン酸化尿の膜質 が同上する環由を述べる。

のひとつてある成態速度の内上が実現でも あ。

・ ちらに、より伝道におけるシリコン酸化氯の 形成についても述べる。

番根循環が 2 5 0 で以下の場合 を1 から明らかなように、オゾンの船分船 区応は 1 0 E o C でと非常に選い。 使って、 従来のオゾンーT E O S 常圧 C V D 住では、 このようなほと下でのシリコン酸化酸の形成は 質用的でなかった。 しかし、茜板塩度が 2 5 0 で以下であっても、 新外線を照射することに より、 2 桁の分解速度の内上が 乱込める。 よって、 成熟温度の低下を実現することができる。

上記に加え、従来のオゾン・T E O S 名圧 C V D 任では、熱分解反応は毒収用。辺の検界付近のみしか生じていなかったので対し、本発明 法では、先の返行する光路内で反応が進行する ため、上記以上の反応地進作用が得られる可能 性のあることを付加えておく。 ただし、これ

一万、一道の反応が最終ポイン・まで選まないときは、式(」2)に示すがに、Si (OC』 Hs)。、Si(OC』 Ns)。、 SiOC』 Hsなどの含炭気・水気の中間体が シリコン酸化版中に取り込まれる。 是、シリコン酸化版中の致留炭素、発色水質の 速度が上昇し、顕質の低下がひま起こまれるの である。

ほいて、本発明法を具体的に裁明する。 本発明で用いる基板は、多結晶シリコン、単 結晶シリコン等の学導体材料として用いられて いるものである。

本発明で用いる容易は、加熱減量、保外機照射反便、オゾン発生装置、有機シラン化合物系化装置等を含えたものである。

た然並配は、公知のヒーター等でよいが、前記高板を、シリコン酸化原形板に通する協定(100~600で程度)に加熱できるものでなければならない。

- 紫外は黒前装置は、オゾンモ効型地に分配で

特間平3-286531(ア)

もる光度を有するものであればよい。 そのよ うな光原として、例えば佐圧水銀灯が挙げら れる。 また、エキシマーシーサ光のKFF 248mmや、人ェイオンレーザの3倍高銅紋 光でもよい。 これらは、第1回に示したオゾ ンの吸収スペクトルのピーク付近の放長の光モ

オゾンの分別を直接生じませるのではなく、 装件分子を 2 傷の歴史原子に分解し、その歴史 尽子を世界分子と反応させてオゾンを生成させ るような光度を用いてもよい。 このような光 死としては、例えば、エキシマーレーサのAr ア光 () 9 3 n m) あるいは 1 8 4 . 9 m m の ほ圧水銀灯があげられる。

オゾン発生芸麗は、公知のものでよいが、オ ゾンの発生原理が無声放電によるものが好まし く、高速度オゾンを発生させるには、形に放電 部が高美度セラミックスで変われた単温は製造 用のオゾン発生器が好ましい。

有様シラン化合物気化色置も、公知のもので

リン化合物等も方様シランに合物に抵加しても よい。 そのような場合、怒如意はで~10% 程度が好ましい。 されらの化合理も、オゾン の光分解反応によって生成する既希原子にア タックだれ、分解が促進される。

オゾンは、適常は監索との担合ガスとして供 粒されるが、オゾン構度に0.5~7%程度が 好ましい。 また、記量は0、5~105LN 程度が好ましい。

姜板の加熱条件は、配線層に用いた金属の性 版によって制約をうける。 例えば、配益層が アルミニウムの場合は350~450七程度、 ポリー\$ i の場合はもっと高温も可能であり、 350~600七包瓦が好ましい。

留外級の照射は、合成石英配板を通りて反応 最外から照射してもよいし、反応個内部に光原 を入れてもよい。

なお、玄発明では、李春内圧力は展定をおなっ いが、遺常は1気圧とする。

よい.

本発明では、上記の草都内に育配基板を収納 し、客餐内にガス状の有根シラン化合物とオゾ ンとを供給し、最初を加熱しなが引擎外線を採 計する.

有様シラン化合物は、特に無足だれないが、 アルコキシル基を有するものが終起しい。 そ のような有限シラン化合物として世、TEOS (テトラエトキシシラン)の他に、テトラメト キシシラン、テトラブロポキシション、テトタ プトキシシラン等が例示される。 有限シラン・ 化合物は、ガス状で革命内に供給されるが、達 本は H e 、 A s 、 N 。 年のキャリゼーガス中に **す有せられて供給される。 その屋の協会** は、0.1~10SLM程度が好ましい。

なお、リフローガラスであるPSG、BPS G尼のドーピングガスであるトリメテルポレー ト (B(OCR。)。)等の有様ポロンや、トリメ チルフォスフェイト (PO (CH。」。)、トリメ チルフォスファイト(P(O C H a € a) 谷の石程

させると、先に有根シラン化合物がTEOSで ある場合について説明した理由により、思時間 で、展覧の優れたシリコン酸化酸が何られる。

例えば膜厚ミルの経定のシリコン酸化酸であ れば、加熱温度が約350でであれば1分間段 度、450℃であれば2分間程度に形成され

- 本発明によって形成されるシリコン酸化鹽の 腹質は優れたものであるが、用途によっては、 さらに使れた歴賞が要求される場合がある。 そのような場合は、アニールを行なうとよ

具体的には、上記の方法、気件で最板上にシ リコン酸化膜を形成した後、容器内への有機シ ラン化自物の供給のみを停止し、他の操作は引 観り行なってシリコン藍化質をアニールするの である。 あるいは、シリコン製化膜の形成が 装了して容益外に取り出された基柢を、再び客 **単内に収削し、有限シラン化合物を供放しない** 上記の失性で基板上にシリコン酸化酸を形成 こと以外にレリコン酸化反形或時と| 同様の機作

转简平3-286531(8)

を行なって、シリコン酸化氯のアニールを行な うのである.

これにより、オゾンの光分解が進行し、発生 する敵衆原子が顧申に延留している炎夫、永志 などと反応して気相成分とし、されるの膜中鉄 御道度を低下させるために、シリコン酸化原の 数智応力および絶縁制圧性がさらに向上す

く実施例>

以下に、実施例により、本発明を具体的に領 明ナる。

(英篇例1)

オゾンとTEOSをそれぞれ独立に函板近角 に導入でき、抵圧可変の蒸板ホルダーを有し、 基板ホルダー上部蓋は合成石実態を有し、その 配上部に直径110mmの紋取線番状の形態を した低圧水組ランプを放棄した容器を充定し Æ.

から絶縁耐圧を算出した。

のアスペクト比:5~ 乙板上にテストバター ンを形成した後に、断菌の SEM写真から決定した。

- - マステップカバリッグ:成態を行った我に裏 板を切断して、断定のSEH鱼 を撮影して、側壁部の額草を平 坦郎の頭尾で割ってその比をス テップタバリッシとした。 そ の比が約1.0を0、0.8~ 釣1、9を〇、0、8米冑を△ とした。

④ 数冒応力:Si 基板の反りを測定して、ヒー れから复出した。

の残留展表もよび水类:SIMSにより測定

(茅屋供2)

-

夫族们1と同様の条件で展年1、5gmのシー リコン酸化膜を形成した。 次に、TEOS

この本母内にアルミ記録のテストパメーンの ついたちょの名板を収納し、下記の条件で容器 内にオゾンとTEOSを導入し、番気を350 セに知思すると共に低圧木ほうンプを点灯して 鉄外線を試動し、常圧にて、数率 1 . 5 m m Ø シリコン酸化酸を形成した。

すまのち気化器區度: 55℃ TEOSキャリヤーガス状盤:

[2 D s c c m

O 』(含オゾン) 紙量: 7 . 5 S L M

オゾン譲渡:3.5%

顕形成時の二酸化シリコンの複雑速度を翻定 した。 また、形成されたシリコン性化質につ いて、下記の方法で武装、許備を行なった。

若果は表えに示した。

の地味耐圧:Si酸化試とSi塩板裏面に 1 mm のを無にA 4 の電板を メバッタリングにより成取し、 世圧を印加してそれに伴なうな 流の変化を創定した。 包担の

著しく上昇する点の電圧と限序 の答響内への導入を停止し、差板和熱温度は 450℃とし、位はシリョン酸化腺形成時と同 様の条件で30分間アニールを行なった。

> - これについて、実施例1と同様の転数、評価 を行なった。

毎果は表 2 に示した。

(比较例1)

- 常圧CVD往用の窓器を用い、下記の条件に て、SiH。と絵楽も原料として略厚1.5 μ n の シリマン 数 化膜 そ 形成 した。

- Na 粉釈 Si H。 ガス (O. 1 M) 流量:

100 sc c m

O s 技量: 1000sccm

匠力: 1 焦庄

高级稳度: 450℃

これについて、実施例しと同様の求談、評価 を行なった。

死来は我 2 に 余 した。

(比较好2)

- ブラズマ独居の容器を用い、下島の交外に

持備平3-286\$31(8)

て、ますH。EN。Oを原料として展年1.5 μmのシリコン酸化額を形成した。

N 3 希朝 S 1 R 2 ガス (O . 1 %) 能量:

500 sec m

N a O 供量: 1 0 0 0 a c c m

プラズマ電源: RF(13、55mHェ)。

2 0 0 W

E力: i Torr

若板返皮:380で

これについて、実施例1と同様の試験、許値 を行なった。

発展は表 2 ビ示した。

(比较例3)

ブラスマ 逆用の S 巻を 見い、 下記の 条件に こうて C S パブリング 用 N z 複 鑑: て、TEOSを原料として販厚1、5×nのシ リコン軟化原を形成した。

TEOS気化器提底:65℃

TEOSパプリング用N。 飲金:

500 s c c m

O: 法量: 500sccm

を行なった。

む果は表 2 に 赤した。

(土取(5)5)

英数例1と同様の窓器を用いた。 基 板 淵 熟塩度を300℃とし、低圧水銀行は点灯し 、なかった他は、実践別1と同様の条件で展歴 1. 5μmのシリコン酸化酸を形成した。

これについて、実施例1と円様の試験、評価 を行なった。

起来は吹っに示した。

全压力:1 Torr

TEOS#E: 0.38Toff

- プラズマ電源:RF(13、56 M Kz)。

2 5 0 W

基粒提良:400℃

- これについて、実施例1と同様の試験、評価

を行なった。

結果は表えた示した。

(比较例4)

| 被圧然にvp往用の容易を用い、下記の条件 だて、TEOSモ京科として展年1. 8 4 mの

シリコン酸化酸を形成した。

TEOS低化器提送:70℃

400 2 2 0 0

O a 洗量:4 O O s c c m

企圧力: 0 . 6 T e r f

TEOS分压: O. 3 Torr

基板温度:740℃

これについて、安旅引しと同様の試験、評価

特局平3-286531 (10)

条 2 シリマン酸化酶の無体化物

	图 彩 庄 芒	生成星度 (七)	孝 秋 姫 及 (μ≡/分)	を施設区 (MY/ca)	アスペタト比	ステップカバリッジ		3 2 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
英篇例 1	aP - 先 -(0,-1ED5)	350	0. •	8	1. 2	0	0.5EE	#L
表集引 2	A7 - 光 - [0]・TEOS) - 72-3	350 4659(72-5 65)	0. d	9	1. 3	o	0. 2圧結	* L
姓姓爾:	APCYD - (SIE. + Ba)	45C	0.1	5	0. 3	۵	1.5厘烷	タレモリ
比號例 2	P - (SiEq - 0 ₉)	350	0. 26	7	0.3	۵	1. 5度程	おしなり
比较积3	P-TEOS	400	0. 1	6	0.5	0	2 圧奪	4 9
比数保 4	LPEVO - TEOS	740	0. 08	7	0.5	0	2 在第	8 2
住权祭6	AP - (6, + TEOS)	380	C. 2	.	0. 8	0	3 任何	3 00

注) / PCVD:常屋CVD扱 LPCVD:経歴品CVが法 P:プラズマ法

表えに示された結果により、下記の事項が明 ラかとなった。

まず、短料の比較であるが、SiR、系の酸化原(比較低1、2)に比較して、ヤミロSを用いた酸化原(比较例3、4、5)は、アスペクト比が大きくなっているにもかかわるです。オーバーハング形状はみられず、かっステップカバリッジは良好であった。 また 原連 を は を 日 の ないものであった。 しかしん かん と を と の ないものであった。 しかしかかなり 火き しいた 場合、酸 化 展の 孫 笛 応 力 が か なり 火きく 水原 く 水原 すると クラックが 発生すると考え

変数例(は、駅底はTEOSであるが、オゾンーTEOS反応を熱と歯外線の両者にて行なったので、アスペクト比1、2でも、スッテブカバリッジよく二酸化シリコンが堆積し、しかも堆積速度に位果低(比較例)の約3倍であった。 また、実施例1のシリコン酸化原中に

実成引 1 については、シリコン酸 化級の性状をきらに詳細に被討すると表に、 年 様 仏 盤 世 製 造 時の後工程 (エッチングまで)に 供 したが、ポイドの発生が見られないことに加 え、 ウェットエッチングを行なった結果、 腰の 敬 密性にム ラのないこが確認された。

実施例2は、実施例1と同様に反反を行なった後、アニールを行なったものである。 なお、アニール 前のシリコン酸化酸 の特性は、実施例1で得たシリコン酸化酸と同様であった(データ省略)。

特別平3-286531(11)

我 2 に示すとおり、 英語 例 1 に比べ、 シリコン 歌 化 質 の 登 留 応力 および 絶 縁 耐 圧 が さらに 向上した。

以上のなく、従来のシリコン酸化漿形成法に 比べ、本質明益は成蹊速度が著しく大きい。 また、形成されたシリコン酸化膜の膜質も、従 来注によるものよりも優れる。

<夏明の効果>

主教切により、成額速度が大きく、観覚に侵 れるシリコン酸化限を提供するシリコン酸化原 の形成方法が提供される。

本発明は、より低級でのシリコン酸を額の形成を可能とする方法であるので、 千年体製図の配線層に融点の低い金属を用いた場合にも適用できる。

また、本発明は、成既逆度が大きいので、故 様式装置に適用した際も実用的な製造時間を確 係できる。

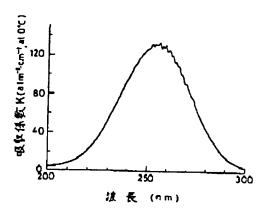
きらに、 本元明によって形成されるシリコン

能化原は、絶替財圧性や製留応力等で示される は気が扱れるので、半導体能量製造工程中の シリコン酸化原形反映の参回りが大きく向上す

4.図面の賃星な説明

第1回は、オゾンの吸収スペクトルである。

FIG. 1



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ ÕTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.